MICROCRE 研润光机

BMP-2(BMP-2000) 半自动金相试样磨抛机

产品资料摘要

型号 BMP-2(BMP-2000) 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

BMP-2(BMP-2000) 金相试样磨抛机 是一种 研磨抛光 设备，它利用各种不同粒度的耐水研磨 金相砂纸 ，对各种金属及其合金试样以及各种 岩相试样 进行 粗磨、精磨、干磨、湿磨 等各道研磨工序，作抛光前的粗加工工序，同时可作 抛光试样 。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
做工精良	集污盘、罩、盖、抛盘均采用不锈钢材料制成。
磨抛盘直径	φ220mm
转速	无级变速;100-1500r/min
电机	0.37/0.25KW
电源	380V/50Hz

参数项目	原站列示数值或说明
外型尺寸	360x590x560mm
主机重量	40KG

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/BMP-2.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。